

2025年度第3四半期 決算補足説明資料

2026年2月6日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

2025年度第3四半期 業績

(単位：億円)

		2024年度		2025年度		前年同期比	
		第3四半期累計	利益率	第3四半期累計	利益率	増減額	増減率
売上高	電子回路基板	1,257		1,422		165	13.1%
	電子機器	261		298		37	14.2%
		1,518		1,720		202	13.4%
営業利益	電子回路基板	132	10.5%	154	10.7%	22	16.7%
	電子機器	14	5.4%	21	7.0%	7	50.0%
		146	9.6%	175	10.2%	29	19.5%
経常利益		160	10.5%	189	11.0%	29	18.4%
当期純利益		126	8.3%	148	8.6%	22	17.7%
期中平均為替レート (JPY/USD)		153.03		149.28			

2025年度第3四半期 商品別売上実績

(単位：億円)

		2024年度	2025年度	前年同期比	
		第3四半期累計	第3四半期累計	増減額	増減率
	車載	677	721	44	6.5%
	スマホ・タブレット	188	209	21	11.2%
	情報通信	138	185	47	34.1%
	半導体PKG基板	8	16	8	100.0%
	モジュール基板	98	122	24	24.5%
	アミューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	148	171	23	15.5%
電子回路基板		1,257	1,424	167	13.3%
	EMS	140	135	-5	-3.6%
	ODM	121	161	40	33.1%
	電子機器	261	296	35	13.4%
合計		1,518	1,720	202	13.4%

2025年度第3四半期 仕様別売上実績

(単位：億円)

		2024年度	2025年度	前年同期比	
		第3四半期累計	第3四半期累計	増減額	増減率
	4層板以下	319	324	5	1.6%
	6層板以上	248	266	18	7.3%
	多層貫通基板	567	590	23	4.1%
	8層板以下	381	420	39	10.2%
	10層板以上	255	356	101	39.6%
	ビルドアップ基板	636	776	140	22.0%
	半導体PKG基板	8	16	8	100.0%
	リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	46	42	-4	-8.7%
電子回路基板		1,257	1,424	167	13.3%
	EMS	140	135	-5	-3.6%
	ODM	121	161	40	33.1%
	電子機器	261	296	35	13.4%
合計		1,518	1,720	202	13.4%

2025年度 業績予想の修正

(単位：億円)

		2025年度		2025年度		前回予想比	
		前回予想	利益率	通期予想	利益率	増減額	増減率
売上高	電子回路基板	1,820		1,950		130	7.1%
	電子機器	410		400		-10	-2.4%
		2,230		2,350		120	5.4%
営業利益	電子回路基板	205	11.3%	220	11.3%	15	7.3%
	電子機器	30	7.3%	30	7.5%	0	0.0%
		235	10.5%	250	10.6%	15	6.4%
経常利益		220	9.9%	245	10.4%	25	11.4%
当期純利益		180	8.1%	200	8.5%	20	11.1%
期中平均為替レート (JPY/USD)		143		150		7	4.9%
配当額		90円		115円		25円	27.8%

2025年度 商品別売上予想

(単位：億円)

		2025年度 前回予想	2025年度 通期予想	前回予想比	
				増減額	増減率
	車載	910	960	50	5.5%
	スマホ・タブレット	280	295	15	5.4%
	情報通信	250	295	45	18.0%
	半導体PKG基板	15	20	5	33.3%
	モジュール基板	140	160	20	14.3%
	アミューズメント、 スマート家電、産機、他	225	220	-5	-2.2%
電子回路基板		1,820	1,950	130	7.1%
	EMS	210	182	-28	-13.3%
	ODM	200	218	18	9.0%
	電子機器	410	400	-10	-2.4%
合計		2,230	2,350	120	5.4%

2025年度 仕様別売上予想

(単位：億円)

		2025年度 前回予想	2025年度 通期予想	前回予想比	
				増減額	増減率
	4層板以下	390	435	45	11.5%
	6層板以上	340	350	10	2.9%
	多層貫通基板	730	785	55	7.5%
	8層板以下	565	610	45	8.0%
	10層板以上	455	485	30	6.6%
	ビルドアップ基板	1,020	1,095	75	7.4%
	半導体PKG基板	15	20	5	33.3%
	リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	55	50	-5	-9.1%
電子回路基板		1,820	1,950	130	7.1%
	EMS	210	182	-28	-13.3%
	ODM	200	218	18	9.0%
	電子機器	410	400	-10	-2.4%
合計		2,230	2,350	120	5.4%